证券代码：600143　　证券简称：金发科技　　公告编号：2026-075

金发科技股份有限公司

关于公司股份回购事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

基于对金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展前景的信心及对公司价值的认可，为切实维护广大投资者的利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，提升公司股票长期投资价值，促进公司健康可持续发展，公司于2026年10月27日披露《金发科技关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2026-068）。公司拟使用资金总额为3亿元至5亿元的自有资金及自筹资金，通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本。公司将于2026年11月12日召开2026年第三次临时股东会审议本次回购方案，待股东会审议通过后，公司将按照监管规则依规实施股份回购。

同时，公司关注到，为维护资本市场平稳运行，中国人民银行加力实施股票回购增持再贷款政策，自2026年11月4日起下调股票回购增持再贷款利率0.25个百分点至1%，该政策为公司通过股份回购等方式维护公司价值及股东权益提供了有力支持。公司已取得中国工商银行股份有限公司广州分行出具的《贷款承诺函》，该行承诺向公司提供金额不超过人民币4.5亿元且不超过回购金额90%的股票回购专项贷款，专项用于公司股份回购。

公司将结合本次回购安排、再贷款政策、自身资金状况以及二级市场走势，合理用好政策工具，积极通过股份回购等方式维护公司价值，切实保护全体股东利益。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 6 日